

## 平成30年度 5月 MDプログラム インターンシップ報告会

日時・会場 平成30年 5月 25日(金) 10:45-12:00  
工学研究科総合研究棟11F MD講義室

参加教員 長坂 徹也 先生、平山 祥郎 先生、佐藤 讓 先生、森田 雅夫 先生

※発表 10分、質疑 5分

	時間	発表者	専攻	インターンシップ先	
1	10:45-11:00	中山 俊一	知能デバイス材料学	プログラム内	後藤 孝 研究室(金研)
2	11:00-11:15	山田 大貴	数学	企業	株式会社 POL
3	11:15-11:30	山林 奨	化学	企業	パナソニック 株式会社
4	11:30-11:45	夏 季	金属フロンティア工学	企業	JFEスチール 株式会社
5	11:45-12:00	夏 季	金属フロンティア工学	海外	Texas A&M University (アメリカ)